# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

# 54) FORMATION OF FERROMAGNETIC THIN FILM

(43) 27.4.1989 (19) JP (11) 1-110715 (A)

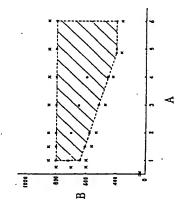
(21) Appl. No. 62-268818 (22) 23.10.1987

(71) YASKAWA ELECTRIC MFG CO LTD (72) SHINJI YAMASHITA(2)

(51) Int. Cl<sup>4</sup>. H01F41/18,C23C14/58,G11B5/85

PURPOSE: To obtain the film having both high maximum energy product (BH) max and the anisotropy in film thickness direction by a method wherein an alloy thin film, consisting of Nd, B, Fe and the like of specific compositional ratio, is formed using a sputtering method, and the material having the specific value or above of squareness ratio in film thickness direction is annealed at a specific temperature for a specific period in a vacuum or non-oxidizing atmosphere.

CONSTITUTION: The alloy thin film consisting of one or more kinds of elements selected from Nd of 13-27 atomic %, B of 3-17atomic%, Fe of 28 atomic % or more and the remaining part consisting of Co and Al. A substrate having the alloy thin film of the squareness ratio of 0.7 or above in film thickness direction is selected, an annealing period (logs) is taken to an X-axis in a vacuum or non-oxidizing gas atmosphere, and when an annealing holding temperature (°C) is taken to a Y-axis, an annealing treatment is conducted within the range surrounded by the straight line linking the straight line Y=800, the straight line X=1, the straight line Y=400, the straight line X=6, and the point (1, 640) and another point (4.8, 400). As a result, a vertical magnetized film having the maxium energy product (BH) max of 10 MGOe or above can be obtained, and the device utilizing magnetism can be formed into the state of high efficiency, and also the device can be made small in size.



A: annealing holding time (log S). B: annealing holding temperature (C)

## (54) MANUFACTURE OF LAMINATED CAPACITOR ELEMENT

(11) 1-110716 (A)

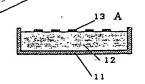
(43) 27.4.1989 (19) JP (21) Appl. No. 62-268553 (22) 23.10.1987

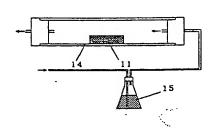
(71) MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD (72) HIROSHI KAGATA(3)

(51) Int. Cl<sup>4</sup>. H01G4/12,H01G4/30

PURPOSE: To simplify the manufacturing process of a laminated capacitor element, in which lead perovskite is used in a dielectric and copper is used for the internal electrode, and to reduce the percentage of rejects by a method wherein the burnout of binder ingredient is conducted in a mixed gas stream containing the specifically prescribed quantity of H2 gas and O2 gas.

CONSTITUTION: When a laminated capacitor element in which copper or an alloy mainly composed of copper is used in an internal electrode, is manufactured using the dielectric of lead perovskite oxide, after the internal electrode pattern has been printed and laminated on a dielectric green sheet, a burnout of binder ingredient is conducted, and after the above is sintered and the laminated capacitor element is manufactured. In the above-mentioned case, the burnout of said binder ingredient is conducted in the mixed gas stream containing O2 gas and H2 gas, and when the concentration of gas is set at Xppm and Yppm, the concentration of the O2 gas and the H2 gas in the mixed gas used is set within the range of  $30 \le X \le 5000$ ,  $0.3X \le Y \le 4.5X$ . As a result, the element having no cracks can be obtained in a stable manner using a simple method without having the reducing process for the internal electrode.





11: porcelain container, 12: coarse grain magnsia. 13: laminated body, 14: furnace core tube, 15: pure water

:

#### (54) MANUFACTURE OF FILM CAPACITOR

(43) 27.4.1989 (19) JP (11) 1-110717 (A)

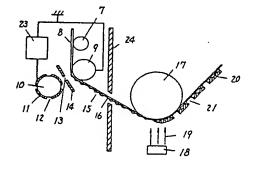
(21) Appl. No. 62-268650 (22) 23.10.1987

(71) MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD (72) YOSHITOMO NISHIGORI(3)

(51) Int. Cl<sup>4</sup>. H01G4/24

PURPOSE: To make it possible to produce the metallized film having a margin part in a highly efficient manner by a method wherein, when the metallized film is manufactured, a corona discharge treatment is selectively conducted on the part where metal is vapordeposited on one or both sides of a resin film.

CONSTITUTION: When a metallized film is manufactured, a corona discharge treatment is selectively conducted on the part where metal is vapor-deposited on one or both sides of a resin film 8. For example, the polyprophylene film 8 guided by a guide roll Treaches an earth role 9, and a corona discharge is conducted between the earth role 9 and an electrode role 10. As an electrode part 11 and a non-electrode part 12 are arranged on the electrode 10 and also as a discharge mask 14 is provided between the earth role 9 and the electrode role 10 the corona discharge is conducted only when the electrode 11 passes through the clearance 13 of the mask 14, and a corona discharge treatment part 15 and a nonpcorona treatment part 16 are formed. Then, the film 8 is Leguided to a cooling roller 17, the electrode material 19 sent from an evaporation source 18 is adhered to the corona discharge treatment part 15 only, and an electrode part 20 is formed.









# の日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# 四公開特許公報(A)

平1-110715

@Int.Cl.4

盘别記号

庁内整理番号

母公開 平成1年(1989)4月27日

ÇH 01 F⊹ 41/18 Ċ 14/58 23 G 11 В

7354-5E 8520-4K

Z - 7350 - 5D

客查請求 未請求 発明の数 1 (全4頁).

強磁性薄膜の形成方法 Q発明の名称

> 頭 昭62-268818 ②符

昭62(1987)10月23日 ❷出. 阳

饵 次 明 者 Ш 母発

福岡県北九州市八幡西区大字原田2346番地 株式会社安川

翔 母発 明 者 池 田

株式会社安川( 福岡県北九州市八幅西区大字原田2346番地

電機製作所內

治 賢 A 明 の発 者

福岡県北九州市八幡西区大字原田2346番地 株式会社安川

電機製作所内

株式会社安川電機製作 犯出

福岡県北九州市八幅西区大字蕻田2346番地

所

- 発明の名称 強切性両肢の形成方法
- 2 特許増収の疑問

Ndが13~27原子%、Bが3~17原子%、 F。が28以子が以上、残然がC。。 A L のうち 一根以上からなる合金腐敗をスパッタリング佐に より左板上に形成し、数厚方向の角形比が07以 は非政化型ガス学団気中で、アニール保持専門 (Logs)をX軸にとか。アニール保持温度 (て)をY帖にとったとき、直轄Y一800、直 類 X − 1. 直紙 Y − 4 0 0. 直換 X − 6 および点 (1,640)と点(4.8.400)を結ぶ直頭 で囲まれる範囲でアニールすることを特徴とする 弦切性容質の形成方法。

発明の評解な段明

(成类上の利用分野)

この発明は祖気記録選体や高性能小型モータ等 に用いられる效因性電機に係り、<u>版大工本ルギ</u>機

(従来の技術)

大きな保証力と最大エネルギ紐(BH).maェ を有するNdード。一日系紅石は級器の小型化に 貫献するためその利用が進められている。 ところ が、この砥石は成形性と加工性が困難なため可以 化や特殊形式での使用ができない。そのため、液 **体急な法。スパック法。<u>スプレー法</u>等により、任** 煮の形状の保険を形成する研究が行われており、 たとえば。スパック法の例は、J. Magn: Mat. 54-57 (1986) P535。あるいは、本出闖人が出職した特願昭 61-229130号などに示されている。

(発明が解決しようとする問題点)

祖気を利用した製数を賞性粒化。小型化する草 合には最大エネルギ閥(BH)maxが大きく。 たとえば10MCOa以上の低のものが必要であ るが、特に以尾方向に呉方性をそなえたもので及 大エネルギ根(BH)maxが上記の値を坦える ものは前項文献に示されているように得られてい

特周平1-110715(2)

ないのが異状である。

この発明の目的は上記の両辺点を解決した扱大 エネルギ機(BH)maxの高い設定方向に貫方 性をもつ間の形成方法を提供するものである。

# (両題点を解決するための手段)

このためNdが13~27以子外、Bが3~17以子外、Peが28以子外以上、残断は、Co、A1の一種以上からなる合金資限をスパッタリング法により形成したのち、設厚方内の角形比が0.7以上のものを真空中もしくは非故化性がス雰囲気中(例えばN。ガス中)で所定の温度で所定時間アニール処理を行う。

### (作用)

スペックリング法により設厚方向に具方性のついた数を上記の条件でアニールすることにより結晶化が計られると共に低性層が、結晶放昇に生成した非低性層に取り囲まれた状態になり、このため、外が祖界が作用しても祖皇の移動が妨げられるので、 萬エネルギ根を有する数厚方向に異方性をもった数が得られる。

ターゲット2は湿胶中のNdが15瓜子%、B が5原子%、Feが63原子%、Coが10原子 %. ALが7原子%になるように各切束を混合 し、真空中で焼むしたものを用い。このターゲッ トをスパッタリング電板に取り付け、塩板3を基 仮わりに以近した後、真空容器内を排気系14に より2×10 \*\* Torr以下に切えする。ヒータ 電波13を奨复しながら基板を300℃に加熱し ておき、フィラメント電源9を斑纹してフィラノ ントBを加热した後、アルゴンガス買人パルプ l 2を聞いてアルゴンガスを導入し。圧力がB× 10ペアの『『になるように異なした。アノード 正辺を周空してターゲット電波をQ5人にした 後、シャッタ5を同じたままターゲットな辺でに より几の直波で圧300Vを印加して15分間子 何スパックリングを行い、ターゲット東面の放化 物等を駄去し、シャッタを聞いて20分間スパッ クリングを行い、約2μmの尽さの以を形成した。 このほ、再び耳空容器内を2×10°Torr 以下に併気し、延長温度が空温になるまで冷却し

(実施研)

31 図は本発明の重直組化関を形成するための 多様マグネトロンスパックリング設置の断回図で ある。 耳室 37 1 の中にターゲット 2 を及け、これと対応させて 2.5 mmの両属を置き基因3を基 板取付台4に配置している。

茲板はヒータ6によって加熱することができ、

茲板の温度をヒータで減13によってコントロー

ルするようにしてある。ターゲット2と猛艇3の

にけるするのを助ぐためシャック5を配及なってが

にけるするのを助ぐためシャック5を配及なってが

の、ターゲット2にはターゲットで

直接である。ターゲットではカーとで

ではなななどでする。ターゲットで

ではなる。ターゲットで

ではなる。

ではなることが

できる。

ではなることが

できる。

ではなることが

できる。

なることが

できる。

なる。

なることが

できる。

なることが

できるで

できる。

できるで

できる。

できるできるで

できるで

できるできるで

できるで

た。以び方向の角型比が 0.7以上のもの を選択 して己加热己命が可能な赤外線イノージ炉にモッ トし切内を2×10 \*Torr以下に併気した 後、640℃に2加热して10秒間保持してアニ ールを行った後ただちに冷却した。この結果、 10MCOe以上のエネルギー前の佐辺性股が行 られた。刃2図は温度と時間を極々変えてアニー ルをしたときの数の特性の選定値を10MCOe 以上と以下に分けた分布を示す。九印はアニール &双瓜方向の及大エネルギ科(B H) m a x が 10MGO々以上となったものである。すなわら 斜線で示した領域の条件でアニールを行えば股瓜 方向の泉大エネルギ柏(Bfl)maxが10 MGOt以上のものが行られる。アニール温度が B00Tを超えるとお姐性相の成長により四気特 性が摂われ、迷に400℃に満たないといくらり 間をかけても結晶化が促進されず雄気特性が同上 しない。

またアニール保持時間はアニール温度により異なり、だとえばアニール温度 6 4 0 て~ 8 0 0 で

# 特閒平1-110715(3)

夬

No	組 成(以子分)				
	Nd	P •	C .	AZ	В
1	13	50	15	5	17
2	13	48	. 24	6	9
3	15	60	13	0	12
1	15	65	0	5	15
5	15	75	0	0	10
6	17	55	8	12	8
7	20	60	. 14	3	3
8	22	43	20	9	6
9	24	35	18	11	12
10	25	40	25	7	3
11	27	28	20	8	17
12	27	58	6	5	1

### (兄男の幼果)

以上以明したように本見明によれば、夏大工ネルギ母(BH)maxが10MCOe以上の重点 組化額が持られる効果があり、このたり超気を利用した装置を再性能化、小型化することができる。

# 4 図面の簡単な以明

かつ耳方性の数が得られる。

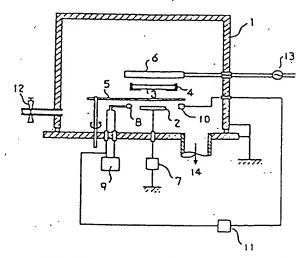
第1回は未発明の最直組化数を形成するための 多様マグネトロンスパッタリング装置の例を示す 断面図。第2回は未発明のアニール条件を示す特 性図である。

のと自は保付時間10分で良いが、アニール盗皮

が600でのと8は役物的は45秒、500でのと8は1700秒というようにアニール及皮が低いほど保持時間が妥くなるが。位待時間が20時間を超えると8はアニール選皮は400~800での間であれば10MGOeのものが得られる。なお、合食問題の疑惑を変え、関べたところ、変に示す組成で角形比0.7以上のものを選び、前記アニール条件で実験した結果は、いずれも良好な結果が得られた。すなわちNdが13~27以子外、Bが3~17以子外、Peが28以子外、残断、Co、Alの一般以上からなる超成の膜を上記アニール条件でアニールすることにより最大エネルギ及(BH) maxが10MCOe以上で

図において2はターゲット、3は苺板、5は シャッタである。





- 1. 其空容器
- 7、ターゲット電波
- 13. ヒータ電源

- 2. タープット
- 8、フィラメント
- 14、排気系

- 3. 基 权
- 9. フィラメント電源
- 5. シャッタ
- 4. 英板取付台 10. アノード 電板
- ). DT95
- ロ、アノード 電域
- 6. ヒータ
- 12、アルゴンガス 半 入 パルブ

類 2 図

